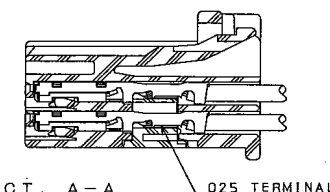
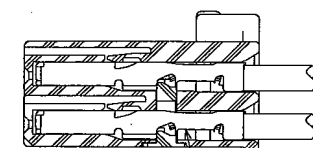


REFERENCE ONLY

SECONDARY LOCKING CONDITION
二重係止狀態



SECT. A-A \ 025 TERMINAL



SECT. B-B 090 TERMINAL

TERMINAL INSERTION CONDITION(REF.)

端子挿入状態 (参考)

TABLE1: 025 TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M3487504F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キヤビティ対応
M	M3487504F2	038528	高導電性銅合金		CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHF8 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キヤビティ対応
X	M3487504F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キヤビティ対応

NOTE1. MATERIAL MARK *PPE+PA66* IS INDICATED AS SHOWN.

注1、図示の位置に材料表示“PPE+PA66”を行う。

2	RETAINER	1	PPE+PA66(ALLY)		COLOR:BLACK	
1	HOUSING	1	PPE+PA66(ALLY)		COLOR:GRAY	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754-5 JAH1-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 28.Mar.2005		尺 度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX33	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名 称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	T.ARAYA	MX33022SFA	図面番号 (DRAWING NO.) SJ101803	
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.		質量 (MASS) 6.2 g		
. X ±0.4	X° X ±	承認 APPD.	T.ISHIWA			
. XX ±0.1						
. XXX ±						

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DCF-C-212F(05.08)